

1000套以内样品试产备损需求

如贵司备损达不到以下要求的，请直接联系SMT工程师做确认

物料种类	封装	备损数量需求		备注
		试产≤1000	量产成熟机型	
PCB	/	1	3	
阻容感	0603及以下	≥100	0.40%	正常为盘状料或编带截料无散装料，长度需大于15cm
	0805及以上	≥50	0.30%	
二&三极管、LED	0603以上	≥10	0.30%	
极管类、晶振类	/	≥7	0.20%	
IC	2mm及以下	≥5	0.10%	正常为盘状料、管状料、托盘料或编带截料无散装料
	2mm及以上	≥3	0.10%	
	金额≥15RMB贵重IC及BGA	0	0	
接插件	/	≥4	0.20%	
胶纸板（阻容感）	/	每颗料多备1套		